2013B1543 BL19B2

油-水-鉱物 3 相界面における芳香族界面活性剤の吸着現象の解明と 石油増進回収技術への応用

Structure Analysis of Aromatic Surfactant on Oil-Water-Mineral Interface for Application to Enhanced Oil Recovery Technique

松岡 俊文 a, 片所 優字美 a, 山邉 浩立 a, 小林 和弥 a, 岩崎 哲士 a, 葭谷 暢仁 a, 梅田 和紀 a, 日比 隆太郎 a, 澤 侑乃輔 a, 岡部 博 b, 三野 泰之 b, 高橋 悟 b, 下河原 麻衣 b, 梁 云峰 a, 福中 康博 c, 村田 澄彦 a, 廣沢 一郎 d

Toshifumi Matsuoka^a, Yumi Katasho^a, Hirotatsu Yamabe^a, Kazuya Kobayashi^a, Satoshi Iwasaki^a, Nobuhito Yoshitani^a, Kazuki Umeda^a, Ryutaro Hibi^a, Yunosuke Sawa^a, Hiroshi Okabe^b, Yasuyuki Mino^b, Satoru Takahashi^b, Mai Shimokawara ^b, Yunfeng Liang^a, Yasuhiro Fukunaka^c, Sumihiko Murata^a, Ichiro Hirosawa^d

^a京都大学, ^b(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構, ^c早稲田大学/JAXA, ^d(公財)高輝度光科学研究センター ^aKyoto University, ^bJOGMEC, ^cWaseda University/JAXA, ^dJASRI

石油増進回収技術の開発には、油-鉱物、水-鉱物の界面における水分子および油分子の集積、吸着 現象の解明が必要である。本研究では、鉱物として自然酸化膜付 Si 基板を、油相としてシクロヘキサンを、水相として超純水を採用し、X 線反射率法を用いて固液界面に垂直な方向の電子密度分布を推 定した。その結果、分子動力学法で見られた O-bridge のシリカと水の界面の疎水性 gap の存在は確認 されなかった。このことから、この自然酸化膜は OH 端を有しているか、疎水性 gap が小さいため表 面粗さに埋もれて確認できなかったことが示唆された。

キーワード: 油-鉱物界面、石油増進回収、X線反射率法

背景と研究目的:

発展途上国の急速な経済成長にともなう石油・天然ガスの需要の増加に応えるため、メタンハイドレートやシェールガスなど新規資源の開発に加えて、効率的な石油増進回収(EOR)技術の開発が求められている。効率的な EOR 技術の開発には、 μ m スケール以下の微小孔隙内における高温高圧下での水-鉱物および油-鉱物の 2 相界面現象、さらには、油-水-鉱物の 3 相界面現象の解明が必要である。これに関して、我々は分子動力学を利用し O-bridge のシリカと水の界面について調べたところ、図 1 に示すような疎水性 gap があることがわかった $^{[1]}$ 。また、シリカとトルエン、ヘプタンそれぞれの界面を比較すると、トルエンの方がシリカ表面に集積しやすいことも分かっている $^{[2]}$ 。このように、シリカの表面構造だけでなく、油の種類によっても界面現象が異なってくることが分かった。

そこで、本研究では、分子動力学による解析結果の検証を行うとともに X線反射率法により鉱物と油、鉱物と水の 2 相界面における吸着構造を解明することを目的に、シリコンウエハーの HfO_x/Si 基板および自然酸化膜付 Si 基板を固相とし、それぞれに対して超純水およびシクロヘキサンを液相とした場合の固液界面に対して X線反射率測定を行った。また、参照データとするため液相がない基板表面に対しても同様の測定を行った。今回の測定では、 HfO_x/Si 基板は測定条件の最適化のために使用し、自然酸化膜付 Si 基板は鉱物中に最も多く含まれている SiO_2 の基礎データ取得のために使用した。なお、鉱物基板として白雲母の劈開面に対しても測定する計画であったが、準備した白雲母の劈開面が粗く有意な X線反射率データが得られなかったため、その測定を取り止めた。また、トルエン、ヘプタン、ヘキサンについては毛細管圧力により測定セルの隅角部を這い上がりセル上部においてシールが十分に確保できなかった。このため、これらを液相とした計測も取り止め、前回の結果との比較が可能なシクロヘキサンを有機溶媒の代表として用いた。

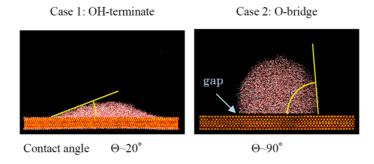


図1 シリカと水の界面に見られる疎水性 gap

実験:

測定は BL19B2 で行い、入射 X 線エネルギーは 20 keV とした。1 回目の HfO_x/Si 基板のみの測定では、入射光形状 $5 \text{ mm} \times 0.09 \text{ mm}$ の X 線を用い、受光側は、 $0.5 \text{ mm} \times 8.0 \text{ mm}$ のスリットでコリメーションを行った。その他の測定については、入射光形状 $4 \text{ mm} \times 0.09 \text{ mm}$ の X 線を用い、受光側は、 $0.5 \text{ mm} \times 6.0 \text{ mm}$ のスリットでコリメーションを行った。測定セルは幅 11 mm のアルミ製で X 線入射側と検出側には Kapton フィルムの窓があり、X 線が透過できる構造になっている。また、液中の基板は測定中に浮力で傾いたり移動したりしやすく、さらに有機溶媒中では接着剤が使えないため、図 2 に示すように、セルの底面に埋め込んだ磁石と微小な鉄板で基板を挟むことで固定した。これにより、液中でも高角度まで安定した測定が行えるようになった。基板を固定した後、液相をセルに入れ、揮発と漏えいを防ぐための蓋を取り付けて密閉した。これを多軸回折計のステージに設置し、X 線の入射を行った。測定範囲は、バックグラウンドが少なく有効なデータが得られる範囲であると考えられる散乱角 $2\theta=0^\circ$ から $2\theta=4^\circ$ までとした。なお、 HfO_x/Si 基板のみの場合は液相によるバックグラウンドがなくなるため、 $2\theta=5^\circ$ までの測定を行った。また、今後の測定につなげるため、計画を変更したことで発生したビームタイムを活用して、白雲母の劈開面に対する CTR 法の有効性を確認した。

結果および考察:

図 3(a)左に、HfO_x/Si 基板に対する X 線反射率測定結果 および多層膜構造モデルを用いたカーブフィッティングに よって得られた反射率曲線(黒実線)を重ねて示す。また、図 3(a)右に HfO_x/Si 基板に対する X 線反射率解析により得られた電子密度分布を示す。図 3(b)に、自然酸化膜付 Si 基板(SiO₂/Si 基板)に対する結果を図 3(a)と同様に示す。この解析で得られたモデルパラメータを表 1 に示す。本実験では、水およびシクロヘキサンのバックグラウンドを測定し、基板と水との界面の反射率からバックグラウンドを差し引いて解析している。

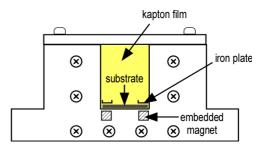


図2 測定セル

いフィッティングが得られていることから、 $d=\pi q^{-1}_{\max}$ から計算される本測定のz方向の空間分解能 6.82 Å より大きい疎水性 gap は存在しないと考えられる。

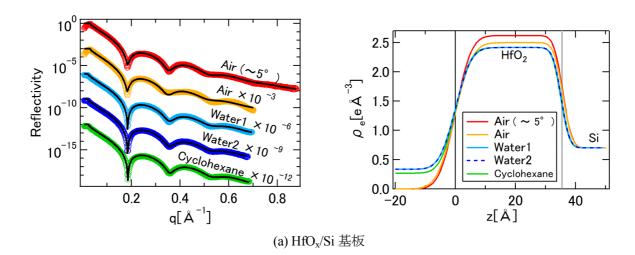
表 1 解析で得られたモデルパラメータ (ρ_e は電子密度, d は層厚, σ は界面粗さ, χ^2 は対数残差の 2 乗平均を表し、数字の 0 が空気または液体、1 が HfO_x または SiO_2 、2 が Si を表す)

	HfOx/Si						SiO ₂ /Si		
	Air(~5°)	Air	Water1	Water2	Cyclohexane	Air	Water	Cyclohexane	
$ ho_{ m e0}[{ m e\AA}^{-3}]$	0.000	0.000	0.334	0.334	0.268	0.000	0.268	0.334	
$ ho_{ extsf{el}}[extsf{e}\mathring{ extsf{A}}^{ extsf{-3}}]$	2.618	2.497	2.413	2.413	2.413	0.595	0.607	0.612	
$d_1[ext{\AA}]$	35.77	36.00	35.27	35.21	35.11	15.45	15.45	15.45	
$\sigma_{ exttt{0,1}} [exttt{\AA}]$	4.22	4.60	4.23	4.21	4.02	4.72	5.26	4.71	
$ ho_{\mathrm{e}2}[\mathrm{e}\mathring{\mathrm{A}}^{\mathrm{-3}}]$	0.699	0.699	0.699	0.699	0.699	0.699	0.699	0.699	
$\sigma_{1,2}[ext{\AA}]$	2.38	2.39	2.25	2.22	2.24	0.61	0.61	0.61	
χ^2	0.007	0.017	0.006	0.005	0.008	0.010	0.014	0.009	

基板のみの測定結果では、自然酸化膜は電子密度 0.595e A^{-3} 、密度 1.98 g/cm^3 と推定され、石英ガラスの密度よりも低く推定された。この自然酸化膜の表面粗さ、電子密度、層厚のパラメータがフィッティングに与える影響を考察するため、表面粗さと電子密度または層厚に対する χ^2 の変化について計算した結果を図 5 に示す。なお、 χ^2 は A. Uysal et al. [4]にしたがい次式により計算した。

$$\chi^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left[\log R_{calc}(q_i) - \log R_{data}(q_i) \right]^2$$
 (1)

ここで、N は反射率データ数、 R_{calc} はモデルから計算された反射率、 R_{data} は反射率データ、 q_i は散乱ベクトルである。Awaji et al. [5]の研究では、シリコン基板の表面粗さは 3.4 Å~3.6 Å と推定されている。図 5 に示すようにこの表面粗さ付近で χ^2 が最小になる点があり、その点のモデルパラメータを本研究での推定値とした。また、同研究では、自然酸化膜の密度は 2.07 g/cm³~2.25 g/cm³ と推定されている。HCI 処理後の自然酸化膜の密度は低く、 UV/O_3 や H_2SO_4 処理後の自然酸化膜の密度は Si の密度に近いこと、FTIR および XPS による評価では HCI 処理後の自然酸化膜には Si-H や Si-OH 結合が見られ、 UV/O_3 や H_2SO_4 処理後の自然酸化膜にはそれらが見られないことが示されている。今回推定された自然酸化膜の密度は、HCI 処理後の自然酸化膜の密度に近いことから Si-H や Si-OH 結合を有していることが考えられ、このために Si-Obridge による疎水性 Si-Obridge によるが、Si-Obridge による疎水性 Si-Obridge によるが、Si-Obridge による疎水性 Si-Obridge によるが、Si-Obridge による疎水性 Si-Obridge によるが、Si-Obridge によるが、Si



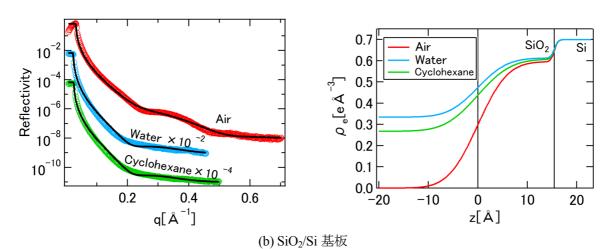


図 3 (a) HfO_x/Si 基板と(b) SiO₂/Si 基板の X 線反射率測定結果および電子密度分布

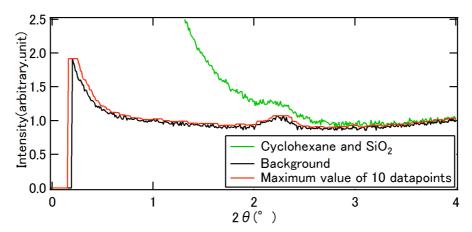
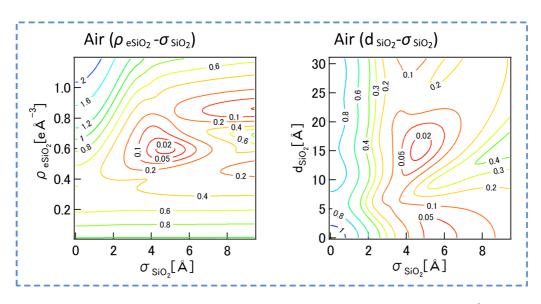
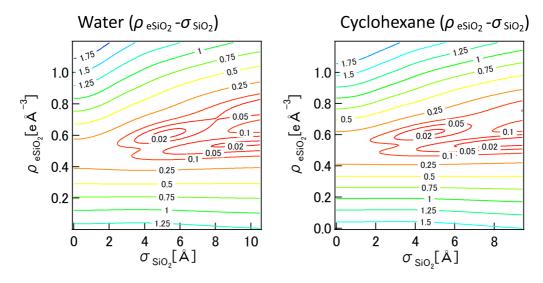


図4 X線反射率データとバックグラウンドデータおよびその10点区間最大値



(a)空気の場合の電子密度と表面粗さ(左)、層厚と表面粗さ(右)に対する χ^2 map



(b)水の場合(左)とシクロヘキサンの場合(右)の電子密度と表面粗さに対する χ^2 map 図 5 SiO₂/Si 基板の各実験における表面粗さ、電子密度、自然酸化膜の膜厚に対する χ^2 map

今後の課題:

今回使用したシリコンウエハーの HfO_x 層および Si 自然酸化膜層の表面粗さや分子構造に関するデータを確認することができなかったため、ここで採用した測定手法については十分に検証できていない。しかし、原油増進回収技術における EOR 手法の基礎として SiO_2 基板表面の 3 相界面の有機分子吸着構造の評価を行うという本来の目的から判断して、当該計測手法に関する限り、ほぼ合理的な計測結果が得られたと考える。今後、 SiO_2 基板の表面粗さについては AFM 計測を行い、電子密度については分子動力学法を用いて基板の表面粗さと液相の有無の影響について検討する。また、これらと合わせて追試測定を実施して評価結果の検証を行う。さらに、天然鉱物の結晶表面に対する油や水分子の吸着構造については、今回適用性が確認された X 線 CTR 散乱法による評価を実施する。

謝辞:

本研究は、JSPS 科研費基盤研究(A) 24246148 の助成を受けたものです。

参考文献:

- [1] M. Kunieda, Y. Liang, A. Ueda, T. Matsuoka, S. Takahashi and H. Okabe, *11th International symposium on reservoir wettability*, University of Calgary, 6-9th September (2010).
- [2] M. Ledyastuti, Y. Liang, M. Kunieda and T. Matsuoka, J. Chem. Phys. 137, 064703 (2012).
- [3] A. Nelson, J. Appl. Cryst., 39, 273-276 (2006).
- [4] A. Uysal, M. Chu, B. Stripe, A. Timalsina, S. Chattopadhyay, C. M. Schlep"utz, T. J. Marks and P. Dutta, *Phys. Rev. B*, **88**, 035431 (2013).
- [5] N. Awaji, Y. Sugita, T. Nakanishi, S. Ohkubo, K. Takasaki and S. Komiya, J. Vac. Sci. Technol. A, 14, 971 (1996).

∪JA5KI			

(Received: April 24, 2014; Accepted: July 3, 2014; Published: July 10, 2014)